

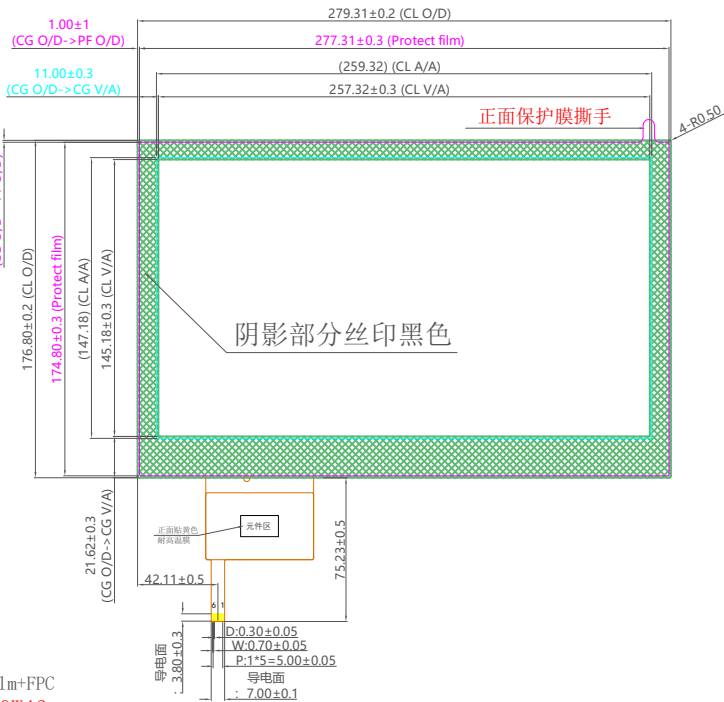
客户签名:

日期:

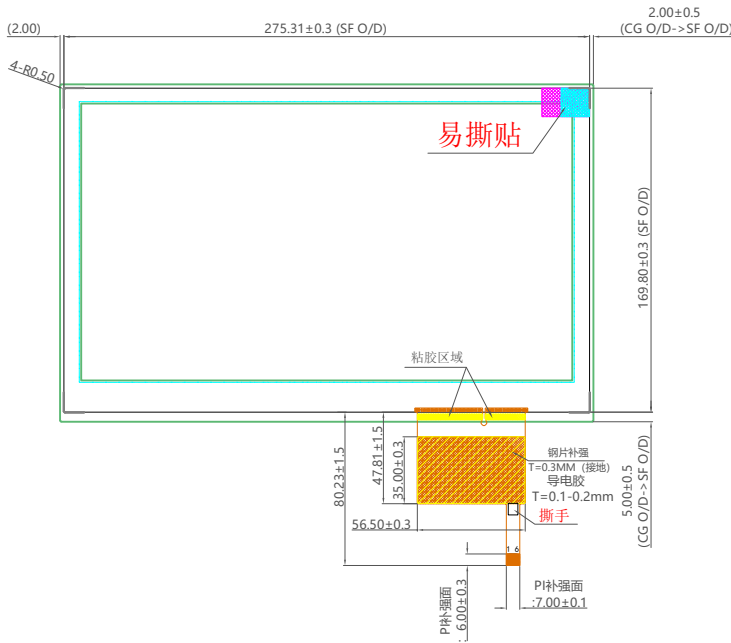
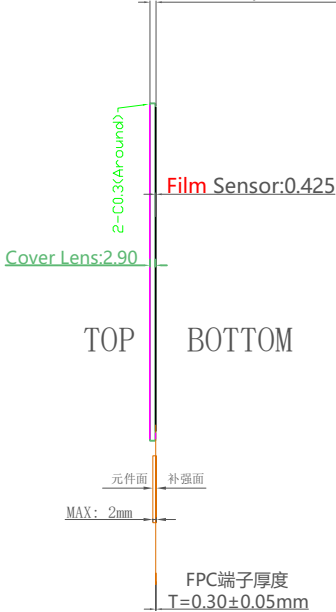
正视图

侧视图

背视图



TP总厚度T=3.325±0.15mm
(不含辅料)



技术参数:

- GLASS+2*Film+FPC
- COF: EXC80W46(TX24*RX43)
- 盖板材质: 旭硝子
- 盖板透过率: ≥86%
- 盖板硬度: ≥6H
- TP工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
- TP储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
- 产品环保符合ROHS标准
- 未注公差±0.2mm

(G+FF结构)

Stack up			Interface (I2C)		
Layer	Thickness	Ω/□	PIN Number	PIN Name	Description
Cover glass	2.9		1	VDD	Power Supply 5V
OCA1	0.125		2	SDA	Serial Data 3.3V
Rx ITO Film	0.125	150ohm	3	SCL	Serial Clock 3.3V
OCA2	0.05		4	GND	
Tx ITO Film	0.125	150ohm	5	RST	Reset 3.3V
			6	INT	Interrupt 3.3V

物料	NO.	更改内容	日期	工程确认图					
	1			方向			公司编号	HCT1550GFF116A1-V0	未注公差
	2								
	3			绘图	审核	日期	客户编号	11.6寸	单位
	4								
	5					20210715	版本号		比例
	6								1 : 1

1

2

3

4

5

6